

招標投標及契約三用文件

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：1150900027
 - 二、招標機關名稱：財團法人醫藥工業技術發展中心
 - 三、招標機關地址：新北市五股區五權路 9 號 7 樓
 - 四、招標機關聯絡人(或單位)：王惠宇 電話：(02)66251166 傳真：(02)66251177
 - 五、招標標的名稱及數量摘要：藥物粉體孔隙度與真密度量測委託服務案
 - 六、收受投標文件場所之地址：郵寄：新北市五股區五權路 9 號 7 樓
 - 七、收受投標文件之截止日期：民國 115 年 10 月 12 日 中午 12 時 00 分止。
 - 八、其他事項如附件。
- 招標機關蓋章：
日期：民國 115 年 10 月 6 日

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)

- 一、投標廠商名稱：
 - 二、投標廠商地址：
 - 三、投標廠商負責人：
 - 四、投標廠商聯絡人： 電話： 傳真：
 - 五、投標廠商營業登記統一編號（無者免填）：
 - 六、投標總標價：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整（含稅）。
 - 七、其他事項如附件。
- 投標廠商章及負責人章（外國廠商則由有權人簽署）：
日期：民國 年 月 日

招標機關決標簽約如下(以下各項由招標機關填寫並簽署後完成簽約)

- 一、契約編號(無者免填)：
 - 二、決標標的名稱及數量摘要：藥物粉體孔隙度與真密度量測委託服務案
 - 三、履約期限：
 - 四、契約金額：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整（含稅）。
 - 五、其他事項如附件。
- 招標機關蓋章：
日期：民國 年 月 日